

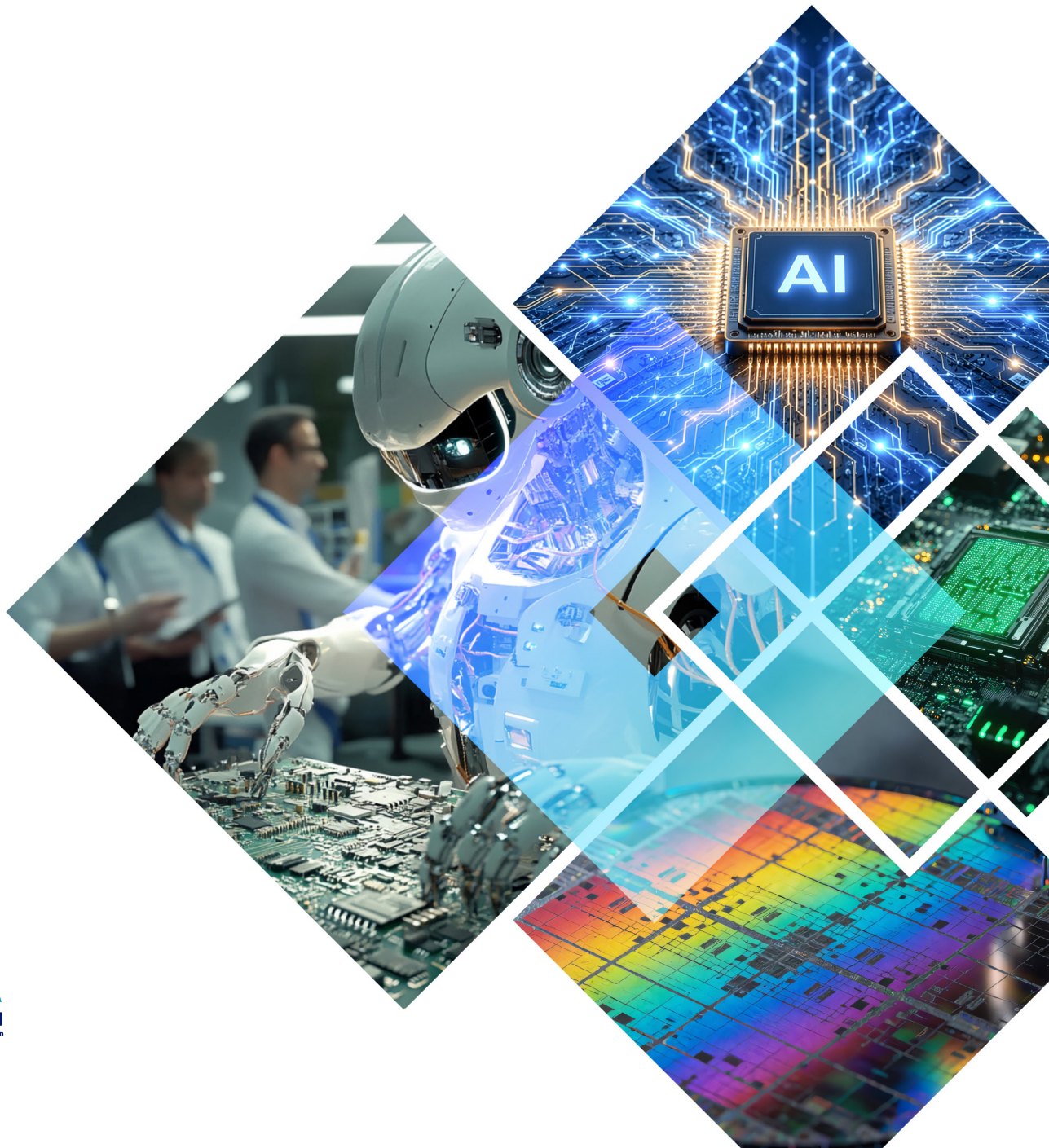
Korea Fabless Industry Association Newsletter

KFIA LETTER

vol.04

한국팹리스산업협회 뉴스레터

OCTOBER 2026



CONTENTS

인사말	04
협회소식	06
회원사 소식	14
회원사 인터뷰	15
신규 회원사 소개	18





현장에 답이 있다

소통과 연대로 그리는 팍리스의 미래

팍리스 생태계의 가장 든든한 연결고리, 현장에서 답을 찾습니다

안녕하십니까, 한국팍리스산업협회 사무국입니다.

결실의 계절 가을을 맞아, 10월호 뉴스레터로 회원사 여러분께 인사드립니다.

이번 10월호의 핵심 주제는 ‘현장 중심의 소통과 연대’입니다.

사무국은 개별 팍리스 기업이 직면한 현실적인 한계와 고민이 곧 산업 전체가 풀어야 할 과제라는 인식 아래, 지난 몇 달간 회원사 여러분의 치열한 설계 현장과 대내외 정책 채널을 직접 뛰어다녔습니다.

이번 뉴스레터에는 K-팍리스 생태계의 결속력을 다지고 실질적인 비즈니스 돌파구를 마련하기 위해 발로 뛴 협회의 다양한 활동을 담았습니다.

글로벌 시장의 치열한 경쟁 속에서 의미 있는 성과를 창출하기 위해서는
우리 내부의 견고한 연대가 필수적입니다.

앞으로도 사무국은 탁상공론이 아닌, 산업 최일선에서 수렴한 생생한 목소리와 과제들을
동력 삼아 실효성 있는 정책을 이끌어내고 회원사 간의 화합을 돕는 든든한 연결고리가 되겠습니다.

이번 10월호 뉴스레터가 회원사 여러분께 유익한 인사이트와 협력의 영감을 제공하기를 바랍니다.
지속적인 관심과 적극적인 동참을 부탁드립니다.

감사합니다.

2026년 10월

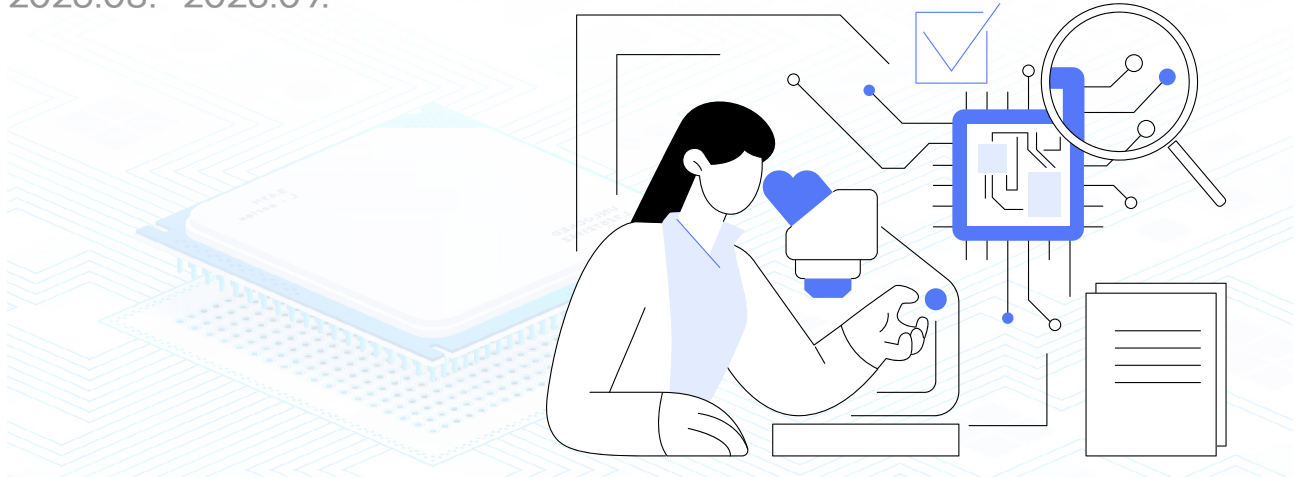
한국팍리스산업협회 사무국 올림





한국팹리스산업협회 소식

2026.08.~ 2026.09.



산업부 차관 초청 반도체 팹리스 산업 성장전략 간담회 개최

협회는 지난 9월 23일 산업통상부 문신학차관을 초청하여 국내 시스템반도체 산업의 재도약과 생태계 육성을 위한 간담회를 개최했습니다. 이번 자리는 글로벌 패권 경쟁 속에서 국내 팹리스 기업들이 직면한 구조적 한계를 짚고, 실효성 있는 국가 차원의 육성 방안을 모색하기 위해 마련되었습니다. 협회는 앞서 8월 11일 진행한 회원사 사전 간담회 의견을 바탕으로, 팹리스 스케일업(M&A),

국산 칩 수요 연계 인센티브, 파운드리 공정 접근성 및 시제품 제작(MPW) 지원, 양산 중심 R&D 개편 등 현장의 핵심 요구사항을 정부 측에 전달했습니다. 이날 간담회에 참석한 산업부 관계자들과 협회 회장단 및 회원사 대표들은 실질적인 지원 방안을 심도 있게 논의했으며, 협회는 논의된 과제들이 실질적인 제도 개선과 정책 지원으로 이어지도록 가교 역할에 총력을 다할 방침입니다.



피지컬AI 글로벌 최강 전략 국회 행사 참석

협회는 지난 8월 25일, 국회에서 개최된 피지컬 AI 글로벌 최강 전략 국회 행사에 참석해 국내 인공지능·반도체 생태계 도약을 위한 제언을 전했습니다. 이날 행사에서 김경호 회장은 인사말을 통해 대한민국이 글로벌 AI 강

국으로 도약하기 위해서는 소프트웨어(SW) 역량 강화에만 국한되지 않고, 이를 뒷받침할 하드웨어 핵심 기반인 시스템반도체와 팹리스 '칩(Chip)'의 중요성이 무엇보다 중요하다고 강조했습니다.



2026 Semicon India 참가 및 인도 진출 팹리스 사절단 파견

협회는 지난 9월 14일부터 18일까지 인도 현지에서 개최된 '2026 Semicon India'에 참석해 '2026 인도 진출 팹리스 사절단' 활동을 전개했습니다. 이번 방문은 글로벌 공급망 재편에 대응하고 국내 팹리스의 서남아시아 시장 진출 기반을 다지기 위해 마련되었습니다. 김경호 협회장, 스카이칩스 이강운 대표, 어보브반도체

박호진 부사장이 사절단으로 참여해 인도 과기부 및 주요 산하기관(MeitY, C-DAC), 현지 핵심 EMS 기업들과 구체적인 공급망 협력 논의를 진행하였습니다. 협회는 회원사들이 실질적인 해외 판로를 개척할 수 있도록 지속적으로 지원할 방침입니다.



AI반도체와 함께하는 그린미팅 개최

협회는 지난 9월 10일 용인 남부CC에서 국내 주요 팹리스 및 소프트웨어 생태계 주요 임원사 대표들과 함께 'AI-반도체 팹리스 생태계 육성방안 간담회'를 개최했습니다.

이번 행사는 국내 반도체 및 AI 업계 리더들이 모여 긴밀한 소통과 연대를 다지고, 급변하는 산업 전반의 인공지능 전환 추세에 대응하기 위한 협력 방안을 모색하기

위해 마련되었습니다.

1부 체육활동에 이어 진행된 2부 간담회에서는 AI 반도체 및 팹리스 생태계 육성 강화 방안, 산업 전반의 AX 전환 대응 전략 등이 심도 있게 논의되었습니다. 특히 모빌리티, 딥엑스, 리벨리온 등 주요 AI 기업 대표 및 임원진이 새롭게 합류해 현장 중심의 실질적인 협력 네트워크를 공고히 했습니다.



K-팹리스 성장전략 조찬 세미나 개최

협회는 지난 8월 21일 코트야드 메리어트 판교에서 국내 팹리스 C-Level 임원진 30여 명이 참석한 가운데 'K-팹리스 성장전략 조찬세미나'를 개최했습니다. 이번 세미나는 급변하는 AI 반도체 환경에 대응해 경영 전략 인사이트를 공유하고 설계 인프라(DT) 혁신 방안을 모색하고자 마련되었습니다.

이날 연세대 임준서 교수는 고객의 핵심 병목 지점을 선

점해 지속 가능한 매출 구조를 확보하는 3×3 성장전략을 제시했으며, 소백그린 이종배 대표는 중소 팹리스를 위한 전문 DT 컨설팅과 사내 보안 AI 에이전트 도입 방안을 공유했습니다. 협회는 앞으로도 경영진 간 전략 인사이트를 공유하는 네트워킹 자리를 지속적으로 마련해 나가겠습니다.



주한체코대사관 기업 대표단 내방

협회는 지난 9월 7일 판교 협회 사무국에서 주한체코대사관 및 체코 딥테크 기업 대표단의 내방을 맞아 기술 교류 미팅을 가졌습니다. 이번 자리는 한-체코 간 첨단 반도체 및 광학 산업의 글로벌 협력 네트워크를 구축하고, 국내 팹리스 기업과 체코 기업 간의 비즈니스 파트너십

을 발굴하기 위해 마련되었습니다. 이날 미팅에는 주한체코대사관과 체코투자청, 하이레이스 센터, 체코 광학 클러스터 등 현지 주요 연구기관 및 기업 관계자들이 참석해 양국 첨단 산업 생태계 현황을 공유하고 실질적인 협력 방안을 논의했습니다.



독일투자 진흥청 기업 대표단 내방

협회는 지난 9월 1일 판교 협회 사무국에서 독일투자진흥청(GTAI) 및 노르트라인베스트팔렌주 반도체 클러스터 기업 대표단의 내방을 맞이했습니다. 이번 자리는 한국 팹리스 산업과의 교류를 희망하는 독일 유관기관 및 반도체 소부장 기업 대표단과 글로벌 협력 기반을 다지기 위해 마련되었습니다. 이날 자리에는 독일 아헨상공

회의소, 프라운호퍼 레이저기술연구소 등이 참석해 양국 산업 생태계 현황을 공유하고 향후 협업을 위한 교두보를 마련했습니다. 협회는 유럽 유관기관과의 네트워크를 지속적으로 확대하며, 회원사들의 해외 시장 진출과 글로벌 파트너십 구축을 위한 실질적인 지원을 이어갈 계획입니다.



차세대 반도체 패키징 산업전 개막식 참석

협회는 지난 8월 28일, 경기도와 수원시가 공동 주최한 차세대 반도체 패키징 산업전 개막식에 참석했습니다. 김 회장은 행사에 참석한 주요 반도체 및 패키징 분야 오피니언 리더들과 소통하며 최신 공정 트렌드를 점검

하고, 시스템반도체와 패키징 생태계 간의 유기적인 협력 방안을 논의했습니다. 협회는 앞으로도 유관 기관 및 산업과의 교류를 확대하며 회원사들의 비즈니스 성장을 뒷받침할 계획입니다.



KPCA Show 2026 개막식 참석

협회는 지난 9월 9일 한국PCB&반도체패키징산업협회와 인천광역시가 공동 주최한 KPCA Show 2026(국제 반도체 기판 및 첨단 패키징 산업전) 개막식에 참석했습니다. 이번 행사에서 김경호 회장은 국내외 주요 전자회로 및 반도체 패키징 분야 인사들과 교류를 나누며, 첨단 패키

징 기술 동향을 살피고 시스템반도체와 기판 생태계 간의 긴밀한 협력 방안을 모색했습니다. 협회는 앞으로도 유관 산업과의 활발한 대외 교류를 통해 팹리스 회원사들의 비즈니스 외연을 넓히고 전후방 밸류체인 공조를 강화해 나갈 방침입니다.



EDA·설계 솔루션 기업 초청 간담회 개최

지난 8월 12일 협회 회의실에서 학계 및 설계 솔루션 전문 기업 관계자들을 초청해 'EDA·설계솔루션 기업 초청 간담회'를 열고 국내 반도체 설계 인프라 자립화 및 경쟁력 강화 방안을 논의했습니다.
이번 간담회는 해외 상용 톨 의존도가 높은 국내 설계 환경의 한계를 짚고, 팹리스 현장 수요에 기반한 현실

적인 국산화와 기술 지원 방향을 모색하기 위해 마련되었습니다.

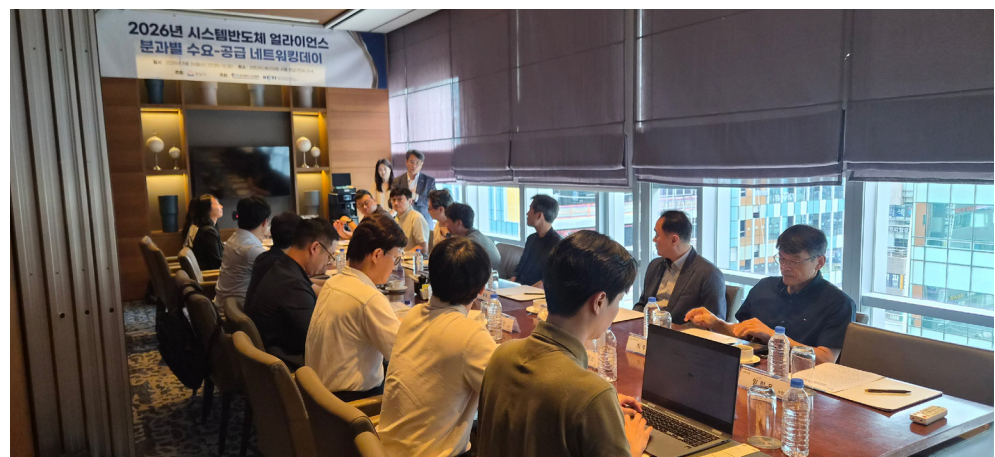
협회는 현장 중심의 설계 자동화 수요를 구체화해 실효성 있는 정책 과제로 건의하고, 팹리스와 솔루션 기업 간 상생 생태계 조성을 적극 뒷받침할 방침입니다.



분과별 네트워킹데이 개최

협회는 지난 8월 26일 시스템 반도체 생태계 내 수요기업과 공급기업 간의 긴밀한 협력과 비즈니스 연대를 다지기 위한 분과별 네트워킹 행사를 개최했습니다.
이번 행사에는 LIG D&A와 KTNF 등이 수요기업으로 참석해 수요기업 입장에서 필요한 기술 사양과 스펙, 최신 수요 동향을 공유했으며, 이어 회원사들이 자사 보

유 기술을 적극적으로 소개하며 국내 시스템반도체 기술의 우수성을 유감없이 알리는 시간을 가졌습니다. 협회는 이번 행사를 발판 삼아 수요·공급 기업 간의 견고한 상생 생태계를 조성하고, 국내 시스템반도체 산업의 경쟁력 강화를 위한 가교 역할을 지속적으로 확대해 나갈 방침입니다



한국팹리스 산업협회- Cadence Korea 국내 팹리스 산업의 설계 경쟁력 강화를 위한 MOU 체결

협회는 지난 8월 13일 글로벌 전자설계자동화(EDA) 선도 기업인 케이던스코리아(Cadence Korea)와 국내 팹리스 산업의 설계 경쟁력 강화를 위한 업무협약을 체결했습니다. 이번 협약은 첨단 반도체 개발에 필수적인 EDA 설계 툴의 접근성을 높이고, 회원사들의 안정적인 설계 환경 조성을 위한 상호 협력 기반을 다지기 위

해 마련되었습니다.

협회는 이번 협업을 계기로 글로벌 파트너십을 더욱 공고히 하여 회원사들이 우수한 인프라를 바탕으로 차세대 기술 개발에 매진할 수 있도록 지속적인 지원을 이어갈 계획입니다.



한국팹리스 산업협회- 오킨스전자 회원사 맞춤형 테스트 소켓 지원 MOU 체결

협회는 지난 9월 7일 (주)오킨스전자와 '회원사 Test Socket 맞춤 제작 지원 프로그램' 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했습니다. 이번 협약은 오킨스전자의 소켓 제작 인프라를 활용해 협회 회원사의 시제품 검증 및 맞춤형 테스트 소켓 제작을 효과적으로 지원하기 위해 마련되었습니다. 협약에 따라 협회는 지원기업 모집

과 바우처 발행 등 사업 총괄 운영을 맡고, 오킨스전자는 기술 협의, 견적 산출, 맞춤형 소켓 제작 및 납품을 담당합니다. 협회는 이번 협력을 통해 국내 팹리스 기업들의 시제품 테스트 병목을 해소하고 상용화 검증 경쟁력을 한층 끌어올릴 방침입니다.



산업 맞춤형 반도체 설계·검증 실무 실습 교육 성료

협회는 최근 회원사 재직자 및 반도체 분야 예비 인력을 대상으로 현장 실무 역량 강화를 위한 설계·검증 실습 교육 과정을 잇달아 진행했습니다.

● AI를 활용한 반도체 설계 활용 실습 교육 (8/20~21, 대구대)

「지능형 반도체 개발·실증 지원사업」의 일환으로, 프롬프트 엔지니어링 및 바이브 코딩(Vibe Coding)을 활용한 Verilog의 SystemVerilog RTL 코드 변환, 테스트벤치 확장 및 시뮬레이션 웹앱 구축 실습을 진행했습니다.

● 전장 반도체 설계·검증(V&V) 2차 실습교육 (8/24~27, 원주미래산업진흥원)

「미래차 전장부품 시스템반도체 신뢰성검증센터 구축」사업의 일환으로, Arm Cortex-M3 보드를 활용해 프

로세서 레지스터 직접 제어, GPIO 및 UART 송수신 드라이버 구현, 타이머/PWM 모터 제어 등 차량용 임베디드 펌웨어 실무를 다루었습니다.

● 에뮬레이터(PZ3SS) 기반 반도체 V&V 실습 교육 (9/14~15, 대구대)

「고신뢰 반도체 상용화를 위한 검증·확인 지원」사업의 일환으로, 고성능 하드웨어 에뮬레이터인 Palladium Z3SS 장비와 Xcelium 툴을 활용한 UVM 시뮬레이션 환경 마이그레이션 및 대용량 칩 검증 실습을 실시했습니다.

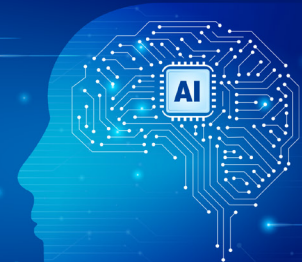
협회는 향후에도 설계 자동화부터 시스템 검증 장비 운용까지 아우르는 실무 중심의 기술 교육을 지속적으로 지원할 계획입니다.



기업별 맞춤형 재직자 AI교육

한국팹리스산업협회는 회원사 재직자의 실무 역량 강화를 위해 '기업별 맞춤형 재직자 AI 교육'을 지속적으로 운영하고 있습니다. 본 교육은 기업별 수요와 기술 수준에 맞춘 실습 중심 커리큘럼으로 구성되어 현장 업무 적용성을 높이고 있습니다. 교육을 희망하는 회원사는 협회 사무국을 통해 상시 신청 및 문의가 가능합니다.

문의 kfia.jep@k-fabless.org | 031-781-2208



회원사 소식

(타이틀 클릭시 뉴스 기사로 이동합니다)

기술·제품

에임퓨처

KPEX 2026서 저전력 AI 칩 보드
'Phoenix Application 보드' 선보여 ▶

디노티시아

'씨홀스 스토리지', ML퍼프 벡터DB
성능 1위 ▶

보스반도체

하트 칩서서 AI 가속기 '이글-N' 소개 ▶

알파칩스

자동차 기능안전 'ISO 26262' 인증 ...
글로벌 전장시장 공략 ▶

협력·사업화

해치텍

"지자기 센서 넘어 고정밀 반도체 도약"...
25일 코스닥 상장 ▶

라운텍

엔비디아 AI 데이터센터에 광통신 부품 공급 ▶

아이씨티케이

LIG D&A와 업무협약 ... "국방 보안
기술 협력" ▶

세미파이브

삼성 4나노 기반 AI 추론 가속기 양산 ▶

수상·선정

수퍼게이트

심승필 수퍼게이트 대표,
'일자리창출 유공' 대통령표창 수상 ▶

디노티시아

FMS서 'AI 앱 어워드' 수상 ...
'데이터 연산 칩' 첫 공개 ▶

라닉스

100억원 규모 국책과제 수행기관 선정 ▶

하이퍼엑셀

포브스 아시아 '100 To Watch' 선정 ...
국내 AI 반도체 스타트업 최초 ▶

아이씨티케이

SVIIF 금상·산타클라라 시장 특별상 수상 ▶

협회는 회원사의 홍보 지원 및 비즈니스 협력 파트너 발굴을 위해 상시로 제안과 요청을 접수하고 있습니다.

뉴스레터 게재, 공동 세미나·행사 개최, 공동 R&D 및 사업화 파트너 매칭 등
협회 지원이 필요한 사항이 있으시면 언제든지 사무국으로 문의해 주시기 바랍니다.

문의 한국팍리스산업협회 사무국 | 대표메일 kfia@k-fabless.org | 전화 031-706-9777



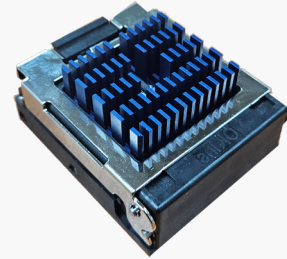
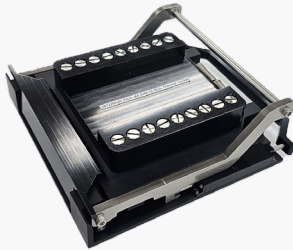
회사 소개

Q 오킨스전자의 간략한 소개와 함께, 테스트 소켓 분야에서의 차별화된 핵심 경쟁력 (기술·제품)을 소개해주시기 바랍니다.

(주)오킨스전자는 1998년에 설립을 하였으며, 국내 최초로 메모리 번인테스트소켓 국산화를 하여 1998년부터 현재에도 고객사에 공급을 하고 있습니다. 다년간의 테스트소켓 개발과 양산을 통한 축적된 기술을 통하여 Fine Pitch 테스트소켓, AI용 대량핀(High Count Pin) 테스트소켓, 고주파(High Frequency) 테스트소켓 및 케이블 등 개발 및 양산에 집중을 하고 있습니다.

당 사의 주력 사업으로는 번인테스트소켓, 마그네틱콜렛, 제품과 기판을 연결해주는 컨넥터, 포고핀 및 기타 컨택 등을 개발 양산을 하고 있으며, 또한 국내 Fabless 업체 Test House 사업을 위한 반도체 웨이퍼 및 패키지 테스트 서비스 사업을 진행하고 있습니다.





기술 경쟁력 및 사업 전망

Q AI 반도체 및 첨단 패키징 확산에 대응하여 오킨스 전자가 주목하고 있는 핵심 기술 분야와 향후 목표(비전)는 무엇인지 말씀해주시기 바랍니다.

AI반도체 시장이 급격하게 확산되고 있는 시점에 있어 대량핀(High Count Pin) 테스트소켓 등의 수요가 많아질 것으로 예상하고 있습니다. 현재 AI반도체에 활용되고 있는 테스트소켓 또한 해외 기업이 시장 주도를 하고 있어 개발, 납기 기간 및 제작 단가에 대한 부담이 클 것으로 보고 있습니다. 이에 당사에서는 대형 고객사의 DDR, HBM 등 메모리 테스트소켓의 개발 및 양산 기술력의 노하우를 바탕으로 AI반도체에 적합한 맞춤형 테스트소켓을 개발 시점부터 지원하여 국내 팹리스 기업의 부담을 줄이고 국산 인프라 기반을 구축하여 국내Start-up Fabless 업체에서도 부담 없이 접근할 수 있도록 기반을 마련하는 것이 목표입니다.

팹리스와의 협력 및 동반성장

Q 오킨스전자의 테스트소켓 지원에 대해 13개 회원사가 대해 깊은 관심을 보여주고 기대하고 있습니다. 또한, 협회 차원에서도 회원사 간의 협력과 상호 동반성장을 할 수 있는 우수사례를 만들어주신 오킨스전자 전진국 대표님께 심심한 감사를 표하며, 최근 협회와의MOU를 통해 회원사 대상'테스트소켓 제작 지원(60%, 총 1억 원) 및 기술협력'을 추진하게 된 계기와, 이번 협업을 통해 기대하시는 상생 시너지는 무엇인지 말씀 부탁드립니다.

현재 국내 반도체 시장 현황을 보면 반도체 슈퍼사이클의 시장에서 메모리 호황으로 높은 실적을 내고는 있으나, 국내 비메모리 팹리스 기업들은 상대적으로 어려운 사업 환경을 겪고 있습니다. 비메모

리 글로벌 시장 점유율은 여전히 1% 미만에 머물러 있어 국내 팹리스 기업 과반수가 영업적자를 겪고 있고, 반면에 파운드리 위탁 생산 비용 상승 및 시제품 제작 투입 지연 등 개발 단계에 있어 자금에 대한 어려움도 가중되고 있어 안타까운 실정입니다. 또한 30여년 동안 국내 팹리스 여러 고객사와의 인연으로 옆에서 지켜본 바 개발 단계에서부터 조금이나마 부담을 줄이고 도움을 줄 수 있는 방안이 있을까 많은 고민을 하던 중 한국팹리스산업협회와의 간담회를 진행하며 팹리스 기업에 지원할 수 있는 계기를 만들 수 있게 되어 협회 담당자 분들에게도 감사의 말씀 전해 드립니다. 이 번 계기를 통하여 국내 팹리스 기업 제품 개발에 있어 초기 단계에서부터 맞춤형 테스트소켓 개발을 지원하여 개발 일정 단축과 제작 비용 부담을 줄여 조금이나마 제품 개발에 기여가 되어 시장 활성화가 되었으면 하는 바램입니다.

산업 및 협회

Q 팹리스 기업의 제품 개발과 사업 확대를 위해서는 설계뿐만 아니라 테스트·검증 등 후공정 분야와의 원활한 협력이 중요하다고 생각합니다. 현장에서 보시는 팹리스 생태계의 협력 과정에서, 국내 팹리스 생태계가 글로벌 경쟁력을 갖추고 한 단계 도약하기 위해 필요한 사항이나 협력방향은 무엇이라고 생각하십니까? 또한 이를 위해 협회가 지원하거나 연결해 주기를 기대하는 역할이 있다면 말씀해 주십시오.

AI 및 차량용 반도체 고도화 및 수요가 급격하게 증가함에 따라 후공정의 중요성도 더욱 커지고 있는 실정입니다. AI반도체의 경우 아직까지 정부 지원 범위가 인프라 지원과 함께 기업의 실질적인 개발 및 검증 지원 확대가 필요하며 향후 실제 팹리스 기업 및 후공정 기업에 대한 실질적인 지원 정책이 될 수 있도록 협회의 지원이 필요할 것 같습니다.

마무리 메시지

Q 국내 시스템반도체 및 팹리스 기업들과 함께 성장하기 위해 전하고 싶은 메시지나 당부의 말씀 부탁드립니다.

초고속/고주파, AI반도체 전용 테스터 및 첨단 테스트소켓 등 수억~수십억 상당의 인프라를 중소 팹리스 기업이 시제품 개발 및 검증에 쉽게 이용할 수 있는 테스트베드가 절실히 필요하다고 생각합니다. 당 사에서도 중소 팹리스 기업과 연계하여 개발 및 양산 준비를 할 수 있는 계기가 된다면 향후 반도체 테스트 인프라 확대에 많은 도움이 될 수 있고 또한 팹리스 기업에서도 개발 및 양산 체계 준비를 수월하게 준비할 수 있지 않을까 싶습니다.

한국팹리스산업협회 신규 회원사 소개



Nota AI

기업명

노타(Nota AI)

대표자명

채명수

회사주소

서울특별시 강남구 테헤란로 521
(삼성동, 파르나스타워) 16층

연락처

02-555-8659

홈페이지

www.nota.ai

노타는 다양한 AI 모델과 에이전트가 엣지부터 클라우드까지 효율적으로 실행되도록 지원하는 AI 경량화 및 최적화 전문기업입니다. 하드웨어 특성에 맞춘 최적화 기술로 제한된 전력·메모리·연산 자원에서도 AI 성능을 구현하며, 고객의 개발 및 운영 비용을 낮춥니다.

핵심 플랫폼인 넷츠프레소(NetsPresso®)는 각 반도체와 디바이스의 특성을 고려해 AI 모델을 최적화합니다. 이를 통해 정확도 저하를 최소화하면서 추론 속도와 자원 효율을 높이고, 다양한 하드웨어에서 AI를 실제 서비스로 구현할 수 있도록 돕습니다. 이 기술을 적용한 노타 비전 에이전트(NVA)는 시각언어모델(VLM) 기반 영상 분석 솔루션으로, 현장의 상황을 이해하고 안전관리와 운영에 필요한 정보를 제공합니다.

노타는 엣지 AI와 피지컬 AI를 중심으로 사업을 확대하는 동시에, 클라우드 환경과 AI 에이전트의 효율적인 실행을 위한 최적화 경쟁력을 강화하고 있습니다.



한국패리스산업협회 뉴스레터는 회원사 여러분과 함께 만들어 갑니다

A 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 56, D동 305호(위든타워)

T 031-706-9777

E kfia@k-fabless.org

